消费类无线充电

实际问题分析与解答(2017)



2017年是无线充电的起飞年

苹果公司

· 据说将发布3款无线充电手机。



三星公司

据说中端以上手机都会支持 无线充电。





消费类无线充电≈QI标准无线充电

苹果只加入了WPC (QI标准)联盟



- 99%的产品,支持QI协议。
- 实际充电速度最快的协议。
- 实际成本最低的协议。
- 实际产业链最成熟的协议。

但是还有一些小微功率应用,采用非标协议。



QI技术演变与说明

QI标准是一个越来 越安全、越来越复杂、 越来越全面的无线充 电标准。

接收器在快速进步,但是发射器的 DC/AC效率基本没 啥变化。 • 0.8版本:输出2.5W功率。

• 1.0版本:输出5W功率。

• 1.1版本:加入"硬币"检测。

1.2版本:加入12℃上限测试。

• 1.2+版本:输出15W功率。

• 1.3版本:输出60W功率。



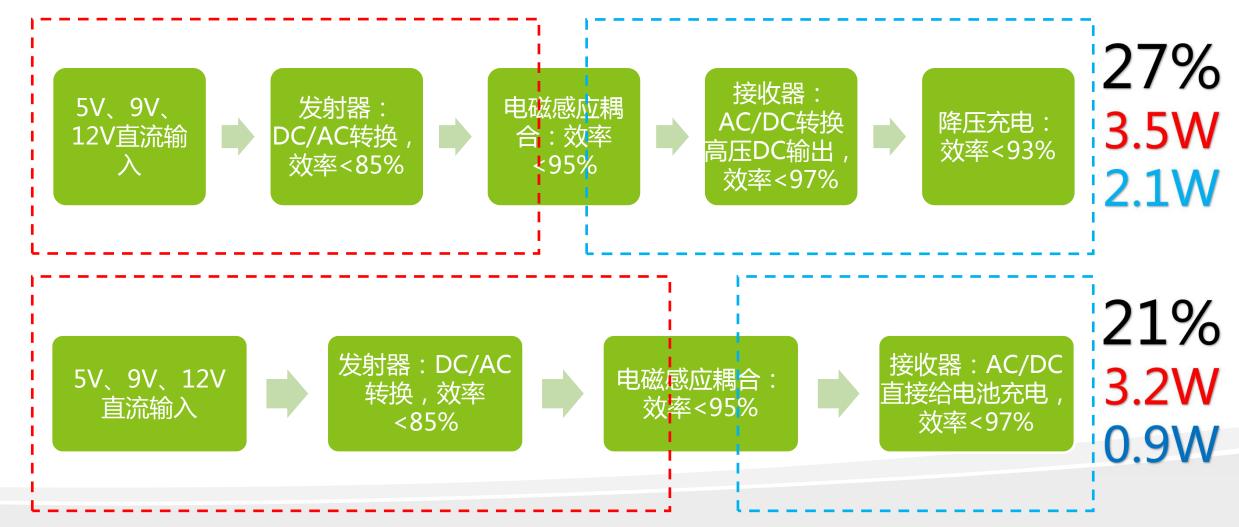


无线充电技术应用中的问题列表

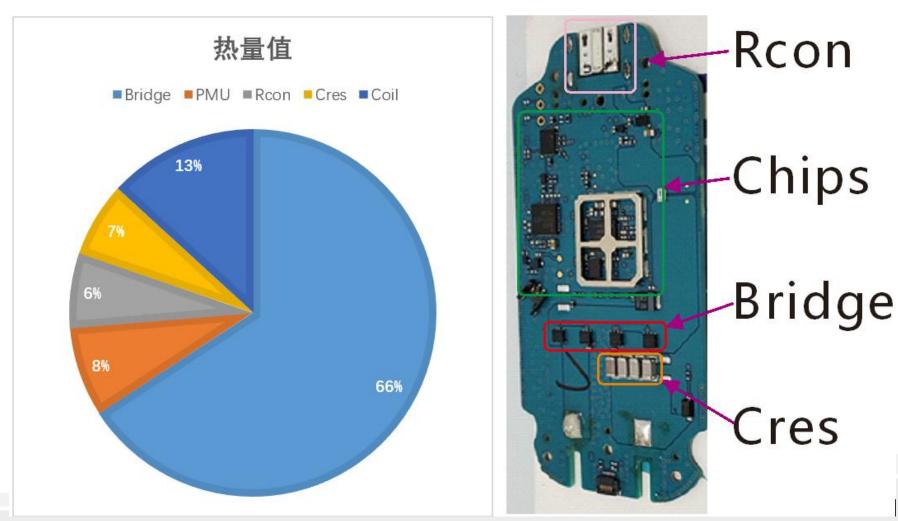
- 充电速度<有线充电
- 充电温度>有线充电
- 产品成本>有线充电
- 产品体积>智能手机
- 研发周期=智能手机



无线充电的基本拓扑

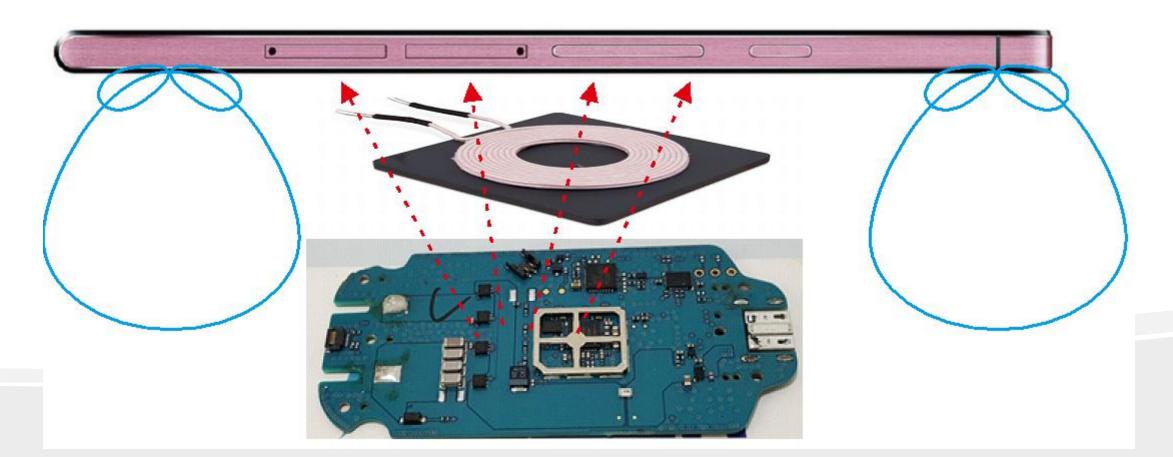






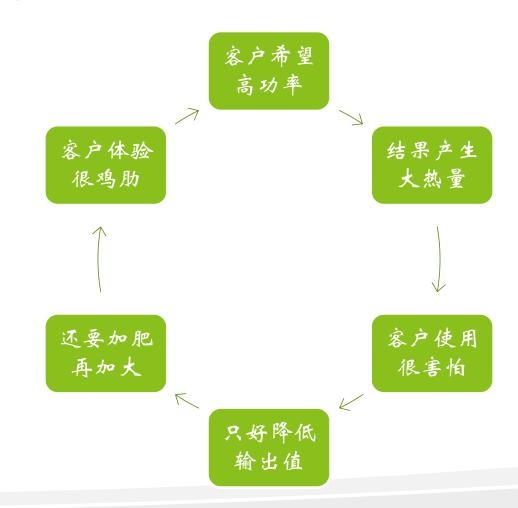
无线充电时热量传递方向

为了不影响RF性能,必须堆叠,再加大厚度来增加空气散热面积。





一个纠结的循环





5W级别无线充电成本组成分析

4L-PCB: 0.3U

控制IC:

驱动+H桥: 1U 外围元件: 0.5U

线圈: 0.5U SMT : 0.3U

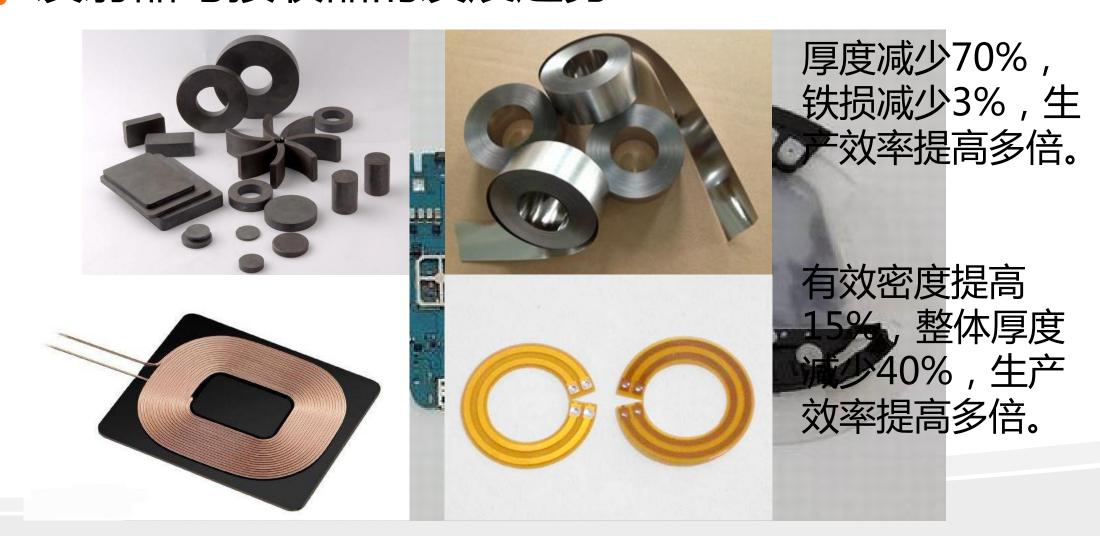
外壳: 0.7U 装配+测 试:0.8U 接收芯片: 1U 微晶线圈: 2U

外围元件: 0.3U 装配+测 试:0.3U

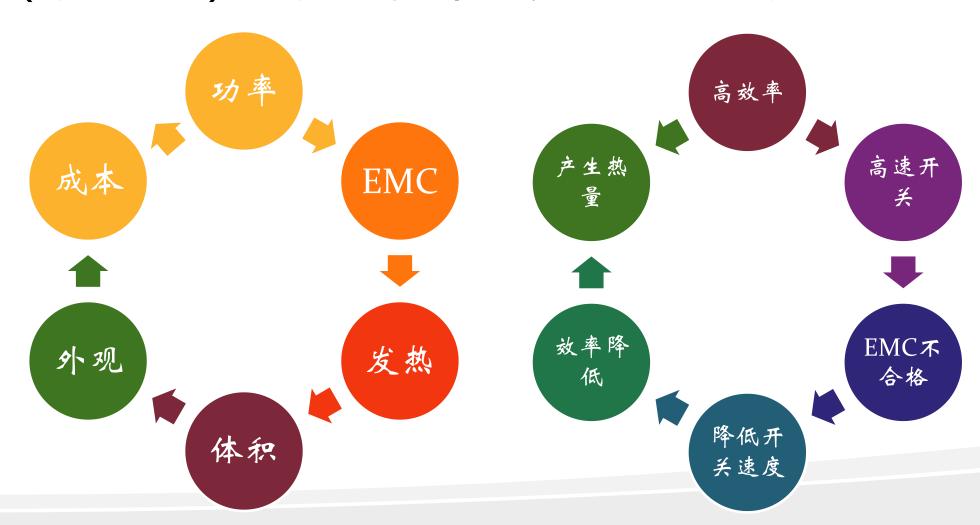
发射: 5.6U

接收: 3.6U

发射器与接收器的发展趋势



(发射器)研发过程中需要考虑的问题



(发射器)研发中还要考虑的问题

- QI低功率认证过程中,最为困难的是 "FOD硬币检测"与 "输出功率覆盖"这两组矛盾的测试过程。
 - 采用高成本的解决方案,需要设计1-3次电路板,就能获得认证。
 - 采用低成本的解决方案,需要设计5-10次电路板,才能获得认证。
- · QI低功率认证过程中,还需要对"12℃检测"进行前期准备:
 - 设计合适的外壳,方便通过外壳进行散热。
 - 设计合适的内部结构,降低热量传到到充电区域。

小结

- 产品成本继续增加,产品体积越来越大。
- 最终不会被手机客户接受!

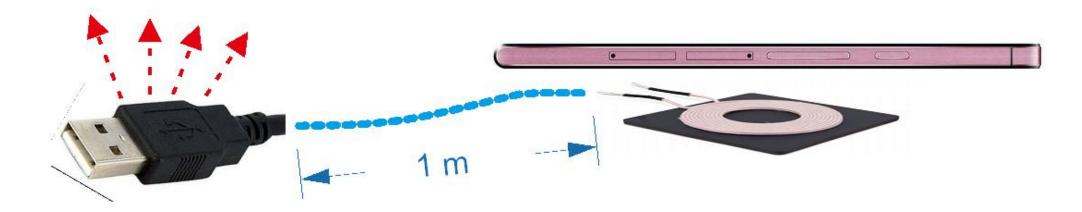


介绍一下我们的解决方案(发射端)

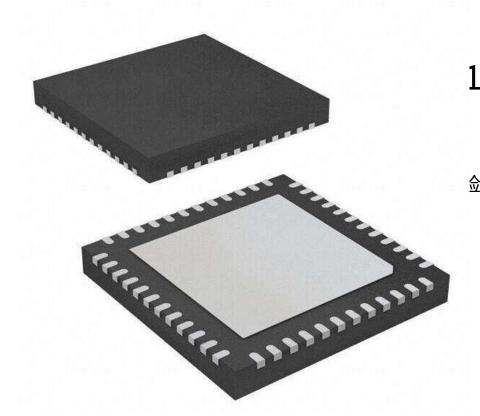
- 接收端的设计,要偷摸的探讨。
- 发热是消费者能够感觉到的,必须排在第一位去解决。
- EMC是技术问题,可以配合3C电源一起克服。
- · 没有发热与EMC, 大幅度缩小体积就不是问题了。
- 自主研发控制器、全套电路、材料与结构,可以降低成本。
- · 如果能够接近全自动化生产,还可以随意换壳,就是U盘。
- 最后用发明专利链保护起来。

针对发热的解决思路

- 将发射器的电路板移走:学习传统直流电源。
 - 输出15W时,最少可以减少到只有0.1W热量。
 - 相比没有移走的方式,减少发热约3.4W。



另一种无线充电发射器解决方案



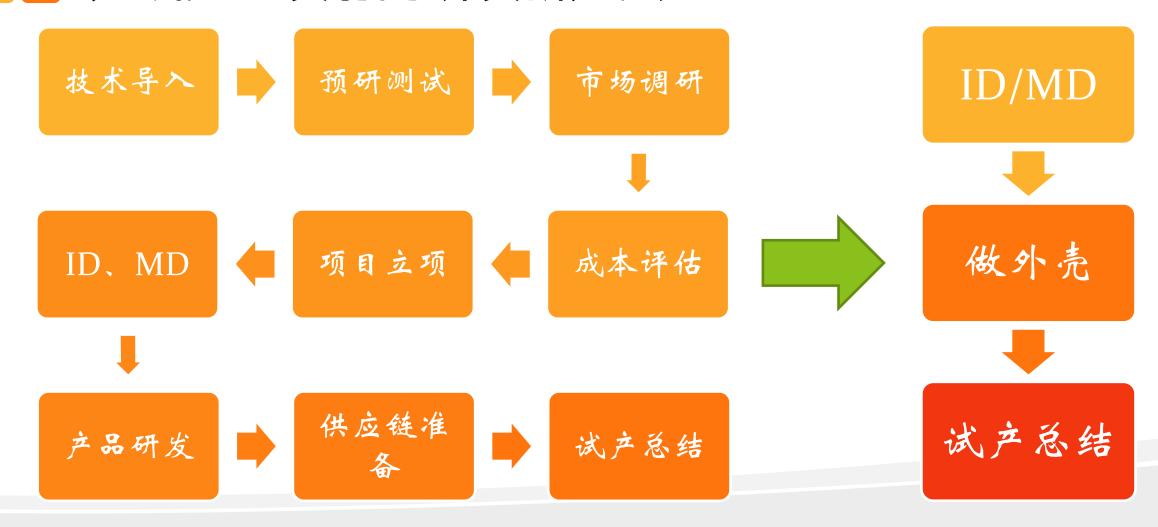
181

金室]





无线充电发射的研发新方法





一个En16U在QI认证中遇到的问题与解决思路

- 测试仪器(模拟接收器)会定期发来功率调整信号包,发射器需要根据这个信号包的数值,快速调整输出的模式,满足测试仪器的功率需求。
- 根据QI文件给出的算法得出的结果,与经过实测得到的结果,有很大偏差,导致需要调整十多次(两三秒)才能达到需要的功率。
- 通过统计重新拟合新的算法,并且采用"夹逼定理"与 "当次自学习"的方式,优化计算结果,最终实现两三次 调整达到目标。

一个发射器骗过QI测试的办法与实际结果

- QI测试FOD"硬币检测"时,测试仪器会按照固定的方法进行工作,而起始的状态在现实生活中不会出现,也不会与QI其他测试重叠。
- 那么发射器只要发现"起始状态符合FOD预期表现",就可以按照测试的"合格判断方法"进行表现,骗过FOD。
- · 整个QI认证周期从平均6个月缩减到6小时。

· 手机后盖贴"磁吸铁片"进行无线充电,温度超过80℃。

北京专场特辑——磁性材料的介绍

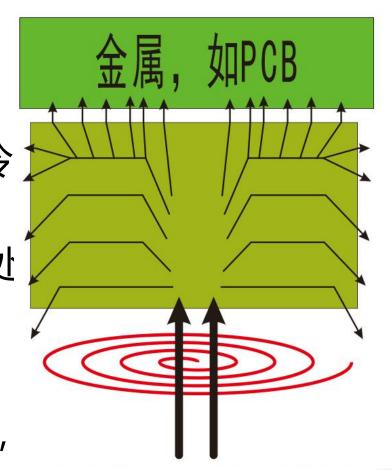
铁氧体:锰锌类、 镍锌类。

· 非晶:铁基+疾冷 甩带。(安泰)

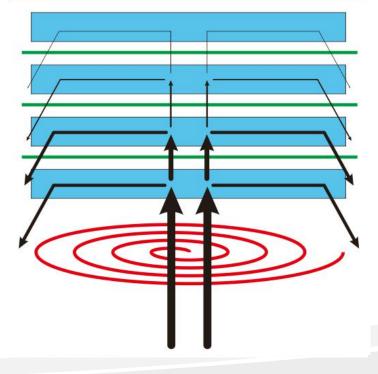
• 纳米晶:非晶热处理。(光线)

• 碎裂:减少铁损。

叠层:提高功率, 减少泄漏。



金属,如PCB



且行且珍惜

希望同行能够踏踏实实做好研发,开开心心回家过日子。 谢谢大家

邢益涛 深圳市特斯拉无线设备有限公司